



15 BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND



DEUTSCHES
PATENTAMT

17 **Offenlegungsschrift**
10 **DE 196 53 992 A 1**

31 Int. Cl.⁶:
C 01 B 33/18
C 09 C 1/30
// (COBL 83/04, COBK
3:36)

21 Aktenzeichen: 196 53 992.7
22 Anmeldetag: 21. 12. 96
46 Offenlegungstag: 25. 6. 98

DE 196 53 992 A 1

11 Anmelder:
Hüls Silicone GmbH, 01612 Nünchritz, DE

17 Erfinder:
Schöley, Peter, 01612 Nünchritz, DE; Winkler, Ralf,
Dr., 01445 Radebeul, DE; Schickmann, Harald,
01662 Meißen, DE

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen

54 Verfahren zum Deaggregieren von Kieselsäure

57 Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Deaggregieren von hochdisperser Kieselsäure, wobei durch extrem starke mechanische Belastung mittleren Teilchengröße kleiner 100 nm, vorzugsweise kleiner 50 nm, erzielt werden. Die deaggregierte Kieselsäure wird als Füllstoff in Silikonkautschuk-Mischungen eingesetzt.

DE 196 53 992 A 1

Beschreibung

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Deaggregieren von hochdisperser Kieselsäure, wobei durch extrem starke mechanische Belastung mittleren Teilchengröße kleiner 100 nm, vorzugsweise kleiner 50 nm, erzielt werden. Die deaggregierte Kieselsäure wird als Füllstoff in Silikonkautschuk-Mischungen eingesetzt.

Für hochdisperse Kieselsäuren, welche nach pyrogenen oder nach chemischen Verfahren hergestellt werden, sind vielfältige Einsatzmöglichkeiten bekannt. Ein Hauptanwendungsgebiet besteht darin, diese Produkte als sogenannte verstärkende oder aktive Füllstoffe in Silikonkautschukmischungen einzusetzen. Diese Silikonkautschuk-Mischungen bestehen im Wesentlichen aus Polydimethylsiloxanen, die über eine ausreichende Zahl reaktiver Gruppen verfügen, um mit Hilfe von vernetzend wirkenden Substanzen und gegebenenfalls Katalysatoren die Silikonkautschukmischung in einen gummielastischen Zustand zu überführen, und den genannten pyrogenen Kieselsäuren, die üblicherweise BET-Oberflächen von mindestens 50 m²/g aufweisen. Je nach Art der Vernetzung wird beispielsweise in bei Raumtemperatur vernetzende Ein- oder Zwei-Komponenten-Systeme (RTV1, RTV2) sowie in hochtemperaturvernetzende (HTV) Systeme unterschieden.

Unabhängig von der Art der Vernetzung werden die Produkteigenschaften aller Systeme durch die eingesetzte Kieselsäure entscheidend mitbestimmt. Dabei sind für die Produktkennwerte sowohl der unvernetzten Silikonkautschuk-Mischung als auch des fertigen Elastomeren neben der Größe der spezifischen Oberfläche der Kieselsäure vor allem deren Oberflächenbehandlung und die Verteilung der Kieselsäure in der Polysiloxanmatrix von Bedeutung.

Die Größe der Kieselsäure-Oberfläche ist während der Mischungsherstellung nur in engen Grenzen variierbar. Die Oberflächenbehandlung der Kieselsäure kann dagegen sowohl während als auch nach ihrer Einarbeitung in das Polysiloxan in unterschiedlicher Intensität erfolgen. Dabei werden auf der Kieselsäure gebundene Si-OH-Gruppen, die ansonsten eine Verarmung der Silikonkautschuk-Mischung bewirken, chemisch blockiert. Die sogenannte in-situ-Hydrophobierung wird mit einer reaktiven siliciumorganischen Verbindung, üblicherweise mit Hexamethyldisilazan durchgeführt.

Zusätzlich kann die Verteilung der Kieselsäure stark beeinflusst werden. Hochdisperse Kieselsäuren weisen eine spezielle Struktur auf (Degussa: Schriftenreihe Pigmente NR. 11, 1993, S. 26). Die Primärteilchen einer Größe zwischen 7 nm und 40 nm, das sog. Primärkorn, sind zu größeren Aggregaten zusammengeballt, die sich wiederum zu noch größeren Strukturen, den Agglomeraten, zusammenlagern.

Zum Erreichen von Produkteigenschaften, welche eine Kombination aus möglichst guter Fließfähigkeit des unvernetzten Silikonkautschuks und gleichzeitig hoher mechanischer Festigkeit des vernetzten Silikonkautschuks darstellen, wie es beispielsweise bei als Abformmaterialien eingesetzten Zwei-Komponenten-Systemen erforderlich ist, muß die Struktur der Kieselsäure möglichst weit abgebaut werden, d. h., es werden geringe Teilchengrößen, möglichst Primärteilchen, im Kautschuk angestrebt. Der Abbau größerer Strukturen erfolgt bekanntermaßen durch den Eintrag von Scherenergie, indem die Mischung aus Polysiloxan und Kieselsäure einer mehr oder weniger starken mechanischen Belastung unterzogen wird.

DE 25 35 334 beschreibt ein Verfahren zur homogenen Verteilung hochdisperser Füllstoffe in Polysiloxanen. Dabei wird der Füllstoff während des Einmischens in das Polymer in-situ-hydrophobiert und die Mischung dann einer mechanischen Behandlung unterzogen. Die mit diesem Verfahren hergestellten Silikonkautschuk-Mischungen sind zwar lagerstabil, weisen jedoch aufgrund ungentigenden Abbaus der agglomerierten Kieselsäureteilchen nicht die für Abformmaterialien erforderlichen Eigenschaften auf.

Für einen effektiven Eintrag von Scherenergie wird in DE 195 07 878 als spezielles Mischaggregat ein Drais-Mischer mit möglichst geringer Spaltbreite beschrieben. Die erreichbare mittlere Teilchengröße beträgt 100 bis 200 nm. Auch bei diesem Verfahren wird der Füllstoff in-situ-hydrophobiert.

Ein extrudierbares Material, bestehend aus Polymer und Füllstoff, wird in DE 44 42 871 beschrieben. Dabei werden 33 bis etwa 65 Gew.-% Füllstoff mit einem Polymer unter Bedingungen relativ hoher Scherereinwirkung kombiniert und anschließend unter Beibehaltung der hohen Scherkräfte vermischt. Es werden Teilchengrößen von 100 bis 200 nm erhalten.

Eine weitere Möglichkeit der Erzielung kleiner Kieselsäure-Teilchen ist in EP 622 334 beschrieben. Hierbei wird pyrogene Kieselsäure sofort mit einer Teilchengröße zwischen 40 und 200 nm in einem speziellen Verfahren durch Verbrennung eines Chlorsilanes in einem Gemisch aus Sauerstoff, Wasserstoff und gegebenenfalls Stickstoff gewonnen. Die erhaltene Kieselsäure wird dann zur Herstellung von Silikonkautschuk-Mischungen ohne weitere Veränderung ihrer Struktur eingesetzt und in situ hydrophobiert (EP 622 421).

Es sind keine Verfahren zum Deaggregieren von aggregierter und agglomerierter hochdisperser Kieselsäure in Silikonkautschuk-Mischungen beschrieben, in denen die Kieselsäure in der Mischung letztendlich mittlere Teilchengrößen von kleiner 100 nm bis zum Primärkorn aufweist.

Aufgabe der Erfindung war es, ein Verfahren aufzufinden, das es gestattet, hochdisperse Kieselsäuren vollkommen unabhängig von ihren Ausgangs-Strukturen zu verwenden, diese bis zu Teilchengrößen kleiner 100 nm zu deaggregieren und als Füllstoff für Silikonkautschuk-Mischungen einzusetzen.

Gegenstand der Erfindung ist ein Verfahren zum Deaggregieren von aggregierter und agglomerierter hochdisperser Kieselsäure.

Ein weiterer Gegenstand der Erfindung sind Silikonkautschuk-Mischungen, bestehend aus Polysiloxan und deaggregierter Kieselsäure einer Teilchengröße kleiner 100 nm, bevorzugt kleiner 50 nm.

Die erfindungsgemäßen Silikonkautschuk-Mischungen können neben Polysiloxan und deaggregierter Kieselsäure weiterhin bekannte und übliche Bestandteile, wie Vernetzer, Weichmacher, Katalysatoren, Haftvermittler, Pigmente, verstärkend wirkende Verbindungen, wie MQ-Siliconharze, sowie andere aktive oder inaktive Füllstoffe, enthalten.

Zum Deaggregieren der Kieselsäure wird erfindungsgemäß eine Mischung aus hochdisperser hydrophiler und/oder hydrophober Kieselsäure (a) und mindestens einer unter Normalbedingungen flüssigen, in Bezug auf die hochdisperse Kieselsäure reaktiven und/oder nichtreaktiven siliciumorganischen Verbindung (b) bei einer Temperatur im Bereich von

20 bis 200°C und einem Druck, der ausreichend ist, alle Mischungs-Bestandteile in der flüssigen Phase zu belassen, in einem geschlossenen, totaufreiem Mischaggregat mit mindestens einem rotierenden Mischorgan unter Umlaufgeschwindigkeiten größer 3, vorzugsweise größer 5 m/s bis zum Erreichen einer mittleren Teilchengröße kleiner 100 nm mechanisch belastet.

Die Kieselsäure (a) ist bevorzugt zu mindestens 50 Gew.-% in der Gesamt-Mischung aus (a) und (b) enthalten.

Als Kieselsäuren können alle bekannten, handelsüblichen pyrogenen und/oder gefällten, hydrophilen und/oder hydrophoben Kieselsäuren verwendet werden, die gegebenenfalls auch Wasser enthalten können. Bevorzugt sind hydrophile pyrogene mit einer BET-Oberfläche größer 50 m²/g.

Die Mischung aus (a) und (b) kann vor der mechanischen Belastung eine nichtfließfähige, aber noch plastische Konsistenz aufweisen. Die Viskosität der Mischung ist abhängig von Menge und Viskosität der verwendeten siliciumorganischen Verbindung und dem Anteil an Kieselsäure. Bei Viskositäten unterhalb 500 Pas sind meist auch ein längerer Zeitraum und/oder wesentlich höhere Umlaufgeschwindigkeiten zum Deaggrieren nicht ausreichend. Es ist vorteilhaft, mindestens so viel siliciumorganische Verbindung (b) einzusetzen, daß die Kieselsäureteilchen benetzt sind.

Die unter Normalbedingungen flüssigen, siliciumorganischen Verbindungen (b) weisen üblicherweise 1 bis 10.000 Si-Atome, bevorzugt 1 bis 5.000 Si-Atome, auf und werden unterschieden hinsichtlich ihres Reaktionsverhaltens gegenüber der hochdispersen Kieselsäure.

In Bezug auf Kieselsäure reaktive Verbindungen sind in der Lage, die vorhandenen OH-Gruppen an der Oberfläche der Kieselsäure zu binden und werden als Behandlungs- oder Hydrophobierungsmittel bezeichnet. Bevorzugt werden siliciumorganische Verbindungen mit 1 bis 2 Si-Atomen verwendet, beispielsweise Silazane, wie Hexamethyldisilazan oder Triäthylsilanole, beispielsweise Trimethylsilanol. Bei Verwendung von Silazanen ist es üblich, in Gegenwart von Wasser zu arbeiten falls der der Kieselsäure anhaftende Feuchtigkeit nicht ausreichend ist. Bei Verwendung der Silanole ist es günstig Silazane oder ein NH₃-Wasser-Gemisch zuzusetzen. Weiterhin können als reaktive Verbindungen kurzzeitige Siloxane mit bis zu 10 Si-Atomen und Alkoxy-, Acetoxy-, Chlor- und/oder Hydroxygruppen eingesetzt werden. Speziell bei Verwendung von hydrophiler Kieselsäure ist der Einsatz eines Behandlungsmittels während der mechanischen Belastung von Vorteil.

In Bezug auf Kieselsäure nichtreaktive siliciumorganische Verbindungen können hinsichtlich ihrer Fähigkeit, in Silikonkautschuk-Systemen an Vernetzungsreaktionen teilnehmen zu können, unterschieden werden. Siliciumorganische Verbindungen, welche in den üblichen Vernetzungs-Systemen bei der Herstellung von Silikonkautschuk-Systemen verwendet werden, sind lineare und/oder verzweigte Polyorganosiloxane mit bis zu 5 Mol-% der Organoreste vernetzungsfähige Gruppen und weisen vorzugsweise mehr als 50 Si-Atome und Viskositäten zwischen 1 und 100 Pas auf. Beispiele für vernetzend wirkende Gruppen sind Dimethylhydroxysiloxy-, Dialkoxymethyl-siloxy-Endgruppen in kondensationsvernetzenden Systemen, Dimethylvinylsiloxy- und/oder Hydrogen-Endgruppen und/oder Hydrogen- und/oder Vinyl-Seitengruppen in additionsvernetzenden oder Vinylgruppen in peroxidisch vernetzenden Systemen. Als weitere nicht vernetzend wirkende Gruppen können unter anderem Methyl-, Phenyl- und/oder Trifluorpropylreste gebunden sein. Als verzweigte Polyorganosiloxane werden flüssige Siloxane eingesetzt, die neben di- und monofunktionellen Siloxy-Einheiten auch tri- und tetrafunktionelle Einheiten aufweisen. Das Verhältnis von tri- und tetrafunktionellen zu monofunktionellen Gruppen wird dabei üblicherweise so gewählt, daß die Polymere Flüssigkeiten darstellen. Sie werden beispielsweise mit dem Ziel, spezielle Fließverhalten in den Elastomeren zu erreichen, verwendet. Es können auch Gemische verschiedener Polyorganosiloxane eingesetzt werden.

Als siliciumorganische Verbindungen (b), welche keine vernetzungsfähigen, speziell keine hydrolysisierbaren und damit in Bezug auf die Kieselsäureoberfläche nicht reaktiv wirkenden Gruppen aufweisen werden beispielsweise Hexalkyldisiloxan, cyclische Dialkylsiloxane mit 3 bis 6 Si-Atomen oder lineare Siloxane einer Viskosität zwischen 0,05 und 1 Pas, bevorzugt Trimethylsilyl-Endgruppen enthaltendes Polydimethylsiloxan, verwendet.

Zum Deaggrieren der hochdispersen Kieselsäure können Gemische von verschiedenen siliciumorganischen Verbindungen eingesetzt werden, bei Einsatz von hydrophiler Kieselsäure ist die Verwendung einer reaktiven siliciumorganischen Verbindung vorteilhaft. So können beispielsweise Gemische von Hexamethyldisilazan mit Hydroxy-Endgruppen enthaltendem Polydimethylsiloxan einer Viskosität von ca. 10 Pas oder mit Vinyl-Endgruppen enthaltendem Polydimethylsiloxan mit Viskositäten von beispielsweise ca. 1 Pas oder 65 Pas, oder mit Trimethylsilyl-Endgruppen enthaltendem Polydimethylsiloxan einer Viskosität von ca. 0,1 Pas oder mit einem hochviskosen Polydimethylsiloxan mit Vinylseitengruppen sowie Gemische aus Hexamethyldisiloxan mit den unterschiedlichsten Polydimethylsiloxanen verwendet werden.

Die Deaggrierung der Kieselsäure kann beispielsweise dadurch erfolgen, daß eine Mischung aus 100 Gew.-Teilen mindestens eines linearen und/oder verzweigten Polyorganosiloxanes, bei welchem bis zu 5 Mol-% der Organoreste vernetzungsfähige Gruppen sind, und 100 bis 300 Gew.-Teilen einer hochdispersen Kieselsäure in einem geschlossenen, totaufreiem Mischaggregat mit mindestens einem rotierenden Mischorgan unter Umlaufgeschwindigkeiten größer 3 m/s, vorzugsweise größer 5 m/s, bei einer Temperatur im Bereich von 20 bis 200°C, vorzugsweise von 100 bis 150°C, und einem Druck größer 1 bar, vorzugsweise 5 bis 8 bar, bis zum Erreichen einer mittleren Teilchengröße kleiner 100 nm, vorzugsweise kleiner 20 nm, extrem stark mechanisch belastet wird. Bei Verwendung hydrophiler Kieselsäure werden vor Einarbeitung der Kieselsäure 0,1 bis 75 Gew.-Teile einer zur Oberflächenbehandlung der Kieselsäure geeigneten reaktiven Verbindung, beispielsweise ein Disilazan sowie gegebenenfalls Wasser zugesetzt, wobei die Summe der Gew.-Teile aus in Bezug auf Kieselsäure nichtreaktiver und in Bezug auf Kieselsäure reaktiver siliciumorganischer Verbindung und gegebenenfalls Wasser 100 ist.

Das erfindungsgemäße Verfahren wird durchgeführt mit Hilfe eines mechanisch arbeitenden Mischaggregates, das mit mindestens einem rotierenden Mischorgan ausgestattet ist, wobei die Deaggrierung der Kieselsäure (a) in Gegenwart einer siliciumorganischen Verbindung (b) bei erhöhter Temperatur in einem sog. Zwangs-Mischsystem ohne Totraum erfolgt, was bedeutet, daß der gesamte Mischaum ausgefüllt ist, der Druck im Mischaum oberhalb des atmosphärischen Druckes, vorzugsweise 1 bis 15 bar, bevorzugt 5 bis 8 bar, beträgt und so bemessen ist, daß alle unter Normalbedingungen leichtflüchtigen Mischungs-Bestandteile auch bei erhöhten Temperaturen in der flüssigen Phase verbleiben und das

rotierende Mischorgan mit einer Umlaufgeschwindigkeit von mehr als 3 m/s, vorzugsweise von mehr als 5 m/s, arbeitet. Der Zeitraum, der zum Deaggregieren benötigt wird, umfaßt wenige Minuten bis mehrere Stunden, üblicherweise 5 Minuten bis 6 Stunden, und ist von den Mischungsbestandteilen, deren Mischungsverhältnis, der Umlaufgeschwindigkeit des Mischorgans und/oder der angestrebten Teilchengröße abhängig. Bei diskontinuierlicher Verfahrensweise werden normalerweise 30 bis 90 Minuten benötigt, bei kontinuierlichem Deaggregieren 1 bis 15 Minuten.

Wesentlich für die erfolgreiche Deaggregation der Kieselsäure in siliciumorganischen Verbindungen ist ein extrem hoher Eintrag an Dispersierenergie in die Mischung. Diese extreme Beanspruchung kann, was vollkommen überraschend war, in Mischaggregaten mit mechanisch arbeitenden Mischorganen ausgeführt werden, wenn erfindungsgemäß in einem vollständig gefüllten (totraumfreien) Mischraum unter erhöhter Temperatur und Druck bei hohen Umlaufgeschwindigkeiten des Mischorgans gearbeitet wird. Durch die konsequent gleichzeitige Ausnutzung von einem sogenannten Zwangs-Mischsystem und einem schnellrotierenden Mischorgan gelingt es, die Kieselsäureteilchen derart zu deaggregieren, daß Teilchengrößen kleiner 100 nm, vorzugsweise kleiner 50 nm, erzielt werden können.

Als bevorzugtes Mischaggregat für das erfindungsgemäße Verfahren wird ein Pressmischer verwendet, welcher mit Mischflügel und einer beweglichen Bodenplatte ausgestattet ist. Geeignet sind jedoch auch alle anderen Mischaggregate, in denen tottraumfrei gearbeitet werden kann und mit denen der Eintrag der extrem starken mechanischen Belastung gewährleistet wird. Kontinuierlich ist das erfindungsgemäße Verfahren beispielsweise in Mischaggregaten wie dem 2-Schnecken-Extruder durchführbar.

Nach Erreichen der gewünschten Teilchengröße ist es vorteilhaft, vorhandene oder durch Reaktion gebildete leichtflüchtige Bestandteile aus der Mischung zu entfernen. Die nach der erfindungsgemäßen Verfahrensweise erhaltene hochgefüllte Mischung kann in Abhängigkeit vom späteren Anwendungszweck entweder mit Polyorganosiloxanen verdünnt und/oder als Silikonkautschuk-Mischung gelagert oder gegebenenfalls nach Zusatz weiterer üblicher Mischungsbestandteile zum fertig ausgehärteten Elastomer verarbeitet werden.

Silikonkautschuk-Mischungen, welche die erfindungsgemäß hergestellten, deaggregierten Kieselsäuren enthalten, haben gegenüber den herkömmlichen Mischungen den großen Vorteil, daß sie außerordentlich lagerstabil und auch als hochgefüllte Mischungen mit einer guten Fließfähigkeit herstellbar sind. Weiterhin sind in dem erfindungsgemäßen Verfahren alle hochdispersen Kieselsäuren, unabhängig von ihrer Herstellung und Vorbehandlung einsetzbar.

Ausführungsbeispiele

Alle Viskositätsangaben beziehen sich auf 25°C.

Beispiele 1 bis 7

In einem mit einem Rückflußkühler ausgestatteten Labor-Preßmixer mit 10 l Totalinhalt wurden Polydimethylsiloxan (PDMS), Wasser und Hexamethylcyclotrisilazane bei Raumtemperatur miteinander vermischt. In diese Mischung wurde schrittweise handelsübliche, unbehandelte, pyrogene Kieselsäure in den Beispielen 1 bis 6 bzw. mit Hexamethylcyclotrisilazane behandelte Kieselsäure im Beispiel 7 mit einer BET-Oberfläche von 300 m²/g eingemischt. Durch Erhöhung der Drehzahl des Mischwerkzeuges auf 800 min⁻¹ (Umlaufgeschwindigkeit 10 m s⁻¹) erfolgte ein Anstieg der Mischguttertemperatur. Gleichzeitig setzte eine Ammoniakentwicklung ein. Wenn der Druck im Mischraum 9 bar abs. überstieg, wurde das Ammoniakgas über den Rückflußkühler entspannt, wobei die nun zum Verdampfen kommenden Komponenten wie Wasser und Hexamethylcyclotrisilazane sowie dessen Spaltprodukte niedergeschlagen und der Mischung wieder zugeführt wurden. Diese Arbeitsweise wurde bei einer Temperatur zwischen 100 und 140°C während 120 min beibehalten. Danach wurden bei einem Druck von 10 mbar abs. alle flüchtigen Bestandteile aus der Mischung entfernt. Erhalten wurde ein durchsichtiges, plastisches Produkt welches nach Bedarf schrittweise mit Polysiloxan oder anderen Zuschlagstoffen vermischt werden konnte.

Die verwendeten siliciumorganischen Verbindungen, Kieselsäuren, Hydrophobierungsmittel sowie die eingesetzten Mengen und die erzielten Teilchengrößen enthält Tabelle 1.

Beispiel 8

Verfahrensweise analog den Beispielen 1 bis 7, mit der Ausnahme, daß eine bereits hydrophobierte pyrogene Kieselsäure mit einer BET-Oberfläche von 260 m²/g verwendet und in das Polysiloxan eingemischt wurde. Es kam auch bei steigender Mischguttertemperatur nicht zu einer Ammoniakentwicklung, so daß der Arbeitsschritt der Ammoniakentspannung entfallen konnte. Die Ergebnisse enthält Tabelle 1.

Beispiel 9

Als Mischaggregat wurde ein zweiwelliger Misch- und Knetreaktor vom Typ CRP 6 eingesetzt, wobei wie in den Beispielen 1 bis 7 verfahren wurde. Die Mischwerkzeuge bewegten sich mit einer Umlaufgeschwindigkeit von 4,5 m s⁻¹. Die Ergebnisse sind in Tabelle 1 enthalten.

Beispiel 10 (Vergleichsbeispiel)

Als Mischaggregat wurde ein Planetendissolver verwendet. Die Umfangsgeschwindigkeit der beiden Mischwerkzeuge betrug 10 m s⁻¹. Es wurde die Gesamtmenge Polysiloxan vorgelegt, mit Hexamethylcyclotrisilazane und Wasser vermischt und die Kieselsäure eingemischt. Es wird nach der gleichen Methode wie bei Versuch 1 bis 7 verfahren, allerdings steht hier kein tottraumfreier Mischraum zur Verfügung.

Tabelle 1

Rezepturen und erreichte mittlere Teilchengröße der Kieselsäure

Beispiel Nr.	Polydimethylsiloxan			Kiesel- säure [g]	Hexamethyl- disilazan [g]	Wasser [g]	mittlere Teilchengröße ¹ [nm]
	Typ ¹	Viskosität [Pas]	Menge [g]				
1	A	3,5	500	632	253	63	25
2	A	3,5	500	632 ²	253	63	40
3	A	60	500	632	253	63	20
4	B	2	421	632	253	63	30
5	C	0,1	421	632	253	63	30
6	D	1	421	632	253	63	30
4	E	60000	1474	632	253	63	20
8	A	3,5	500	632	---	---	30
9	A	3,5	500	632	253	63	35
10	A	3,5	1896	632	253	63	220

¹ Typ A: PDMS mit Dimethylvinylsiloxy-Endgruppen

Typ B: PDMS mit Dimethylhydroxy-Endgruppen

Typ C: PDMS mit Trimethylsiloxy-Endgruppen

Typ D: Gemisch aus Typ B und Typ C im Verhältnis 80:20 (Gewichtsteile)

Typ E: PDMS mit Dimethylvinylsiloxy-Endgruppen und 0,05 mol-% Methylvinylsiloxy-
gruppen² mit Hexamethyldisilazan vorbehandelte Kieselsäure³ gemessen mittels TEM (Transmissionselektronenmikroskopie)

Wie aus der Tabelle ersichtlich wird, gelingt die Erzeugung von Kieselsäureteilchen kleiner 100 nm nur, wenn in einem totraumfreien Mischaggregat unter Druck gearbeitet wird und die Umlaufgeschwindigkeit des Mischwerkzeuges mehr als 3 ms⁻¹ beträgt.

Patentansprüche

1. Verfahren zum Deaggregieren von Kieselsäure, **dadurch gekennzeichnet**, daß eine Mischung aus hochdisperser hydrophiler und/oder hydrophober Kieselsäure (a) und mindestens eine unter Normalbedingungen flüssige, in Bezug auf die hochdisperse Kieselsäure reaktive und/oder nichtreaktive siliciumorganische Verbindung (b), bei einer Temperatur im Bereich von 20 bis 200°C und einem Druck, der ausreichend ist, alle Mischungs-Bestandteile in der flüssigen Phase zu belassen, in einem geschlossenen, totraumfreien Mischaggregat mit mindestens einem rotierenden Mischorgan unter Umlaufgeschwindigkeiten größer 3 m/s bis zum Erreichen einer mittleren Teilchengröße kleiner 100 nm mechanisch belastet wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet**, daß die Mischung bis zum Erreichen einer mittleren Teilchengröße kleiner 50 nm mechanisch belastet wird.

3. Verfahren nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet**, daß die Kieselsäure (a) zu mindestens 50 Gew.-% in der Mischung aus (a) und (b) enthalten ist.

4. Verfahren nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet**, daß die siliciumorganische Verbindung (b) 1 bis 10.000 Si-

Atome aufweist.

5. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß als reaktive siliciumorganische Verbindung (b) Disilazane und/oder Trialkylsilanole eingesetzt werden.

6. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß als reaktive siliciumorganische Verbindung (b) solche mit bis zu 10 Si-Atomen und Alkoxy-, Acetoxy-, Chlor- und/oder Hydroxygruppierungen eingesetzt werden.

7. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß als nichtreaktive siliciumorganische Verbindung (b) lineare und/oder verzweigte Polyorganosiloxane, bei welchen bis zu 5 Mol-% der Organoreste vernetzungsfähige Gruppen sind, eingesetzt werden.

8. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, daß Polyorganosiloxane einer Viskosität von 1 bis 100 Pas eingesetzt werden.

9. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, daß lineare Polyorganosiloxane mit Dimethylhydroxysiloxy-, Dialkoxymethylsiloxy-, Dimethylhydrogensiloxy- und/oder Dimethylvinylsiloxy-Endgruppen und/oder Hydrogen- und/oder Vinyl-Seitengruppen eingesetzt werden.

10. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß als nichtreaktive siliciumorganische Verbindung (b) lineare und/oder cyclische siliciumorganische Verbindungen ohne vernetzungsfähige Gruppen eingesetzt werden.

11. Verfahren nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, daß als nichtreaktive siliciumorganische Verbindung (b) Hexaalkyldisiloxan, Octaalkyltrisiloxan und/oder ein oder mehrere cyclische Dialkylsiloxane mit 3 bis 6 Si-Atomen eingesetzt werden.

12. Verfahren nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, daß als nichtreaktive siliciumorganische Verbindung (b) solche mit einer Viskosität zwischen 0,05 und 1,00 Pas eingesetzt werden.

13. Verfahren nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, daß als hochdisperse Kieselsäure (B) hydrophobe und/oder hydrophile, pyrogene und/oder gefällte Kieselsäure mit einer BET-Oberfläche größer 50 m²/g verwendet wird.

14. Verwendung von deaggregierter Kieselsäure nach Anspruch 1 als Füllstoff in Silikonkautschuk-Mischungen.